

关于 2018 年福建省大学生合泰杯单片机应用设计竞赛的参赛通知

教务处

您好，2018 年福建省大学生合泰杯单片机应用设计竞赛由福建省教育厅主办，合泰半导体（中国）有限公司冠名，福建省电子学会，芯群集成电路（厦门）有限公司协办，集美大学承办。

竞赛日程

1. 报名日期：2017年12月1日～2018年1月15日
2. 初赛计划书审查日期：2018年1月16日～2018年1月29日
3. 决赛日期：2018年5月19日(六)

报名方式：学生自由组队，网上报名，详见竞赛官网

竞赛网址：<http://htstu.jmu.edu.cn/index.htm>

报名方式：学生将竞赛企划书于报名日期截止前上传至竞赛网站报名系统。

QQ 讨论群：福建合泰杯单片机竞赛 127407967

请贵校相关部门积极组织学生报名，做好竞赛组织工作。

此致

敬礼！

福建省大学生单片机设计应用竞赛组委会

集美大学信息工程学院

竞赛组委会 2017 年 11 月 24 日

秘书处地址：集美大学信息工程学院克立楼 228

联系人：相春平

电话：18064518060

竞赛官方网站：<http://htstu.jmu.edu.cn/index.htm>

竞赛日程表：

事项	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	日期
筹备	●										(0915~0930)17'
竞赛规则	●										(0915~0930)17'
网站建立		●	●								(1001~1130)17'
宣传				●	●						(1201~0115)17'
网站报名				●	●						(1201~0115)17'
初赛企画书审查					●						(0115~0129)17'
公布初赛入选名单					●						(0130)18'
培训会及发放开发工具					●	●	●				(0130~0310)18'
复赛作品制作及报告书写作					●	●	●	●			(0130~0509)18'
复赛报告书提交								●			(0425~0509)18'
复赛报告审核									●		(0507~0512)18'
决赛									●		(0519) 18'
公示									●		(0520~0527)18'
结果提交教育厅										●	(0619) 18'